. PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-238218

(43) Date of publication of application: 31.08.1999

(51)Int.CI.

G11B 5/60 G11B 5/39 G11B 25/04

(21)Application number : 10-037312

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

19.02.1998

(72)Inventor: HATAGAMI TOSHIBUMI

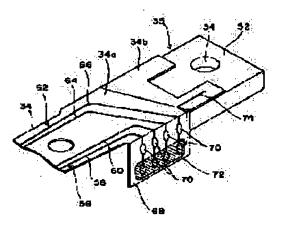
BITO TAKAYUKI

(54) ACTUATOR AND MAGNETIC DISK DEVICE PROVIDED WITH THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To avoid the burning of an MR element caused by static electricity by respectively connectingan extension flexible printed wiring board having plural second lead lines connecting one pair of first lead lines and a read and write circuit and second lead lines to be formed on the board to an actuator arm electrically.

SOLUTION: Respective lead lines 58,60,64,66 are extendedly streched till an insulative tub 68 to be respectively connected to conductive pads 70. Respective lines 58, 60, 64, 66 are short-circuited by a short-circuiting pattern 72 and a conductive line 74 is extendedly stretched from the pattern 72 till a stainless steel exposure zone 34b. When a head assembly 35 is handled as a single body, since the interval between the lead lines 58, 60 connected to an MR element is shortcircuited by the short-circuiting pattern 72, a current to be generated by the cause of statice electricity is made to flow through the pattern 72 and is prevented from flowing through the MR element 86.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.03.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

四公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-238218

(43) 公開日 平成11年(1999) 8月31日

(51) Int. Cl. a		識別記号	FΙ		•	
G11B	5/60	•	G11B	5/60		P
	5/39	·	-	5/39		
	25/04	101		25/04	101	R

	審査請求 未請求 請求項の数11	OL	(全9頁)
(21)出願番号	特願平10-37312	(71) 出願人	000005223 富士通株式会社
(22) 出願日	平成10年(1998)2月19日		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1 号
		(72)発明者	幡上 俊文 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1 号 富士通株式会社内
		(72) 発明者	尾藤 孝幸 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1 号 富士通株式会社内
		(74)代理人	弁理士 松本 昂

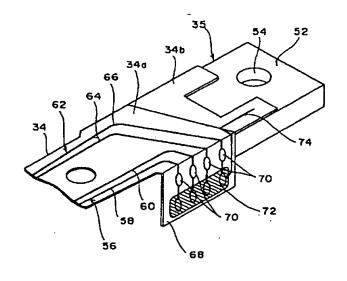
(54) 【発明の名称】アクチュエータ及び該アクチュエータを具備した磁気ディスク装置

(57)【要約】

【課題】 本発明の課題は、静電気に起因するMR素子 の焼損を未然に防止することのできるアクチュエータア センブリを提供することである。

【解決手段】 アクチュエータアセンブリであって、ア クチュエータアームと、アクチュエータアームの先端部 に固定されたサスペンションと、サスペンションの先端 部に搭載された磁気抵抗効果素子を有するヘッドスライ ダとを含んでいる。サスペンション上にはそれぞれの一 端が磁気抵抗効果素子に接続された一対のリードライン と、該一対のリードラインを互いに接続する容易に除去 可能な短絡パターンが形成されている。アクチュエータ アセンブリは更に、一端部がアクチュエータアームに固 定されたメインFPCと、サスペンション上のリードラ インとメインFPCとを接続する中継FPCを含んでい る。中継FPCは、中継FPC上の各リードラインをア クチュエータアームに電気的に接続する複数の接地ライ ンを含んでいる。磁気ディスク装置のアクチュエータア センブリとして使用時には、短絡パターンは溶断され、 接地ラインは切断される。

図3のヘッドアセンブリの一部拡大図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 磁気ディスク装置用アクチュエータアセ ンブリであって、

_1

磁気ディスク装置に回転可能に取り付けられるように適 合したアクチュエータアームと:基端部が前記アクチュ エータアームの先端部に固定されたサスペンションと: 前記サスペンションの先端部に搭載された磁気抵抗効果 素子を有するヘッドスライダと;それぞれの一端が前記 磁気抵抗効果素子に接続された、前記サスペンション上 に形成された一対の第1リードラインと;前記一対の第 1リードラインを互いに接続する前記サスペンション上 に形成された短絡パターンと;一端部が前記アクチュエ ータアームに固定された、リード/ライト回路を有する メインフレキシブルブリント配線板と:前記アクチュエ ータアームに取り付けられた、前記一対の第1リードラ インと前記リード/ライト回路とを接続する複数の第2 リードラインを有する中継フレキシブルプリント配線板 と;前記中継フレキシブルプリント配線板上に形成され た、前記第2リードラインの各々を前記アクチュエータ アームに電気的に接続する複数の第1接地ラインと;を 具備したことを特徴とするアクチュエータアセンブリ。 【請求項2】 前記短絡パターンは溶断されており、前

記各第1接地ラインは切断されている請求項1記載のア クチュエータアセンプリ。

【請求項3】 前記短絡パターンは低融点半田又は低融 点合金のいずれかから形成されている請求項1記載のア クチュエータアセンブリ。

【請求項4】 前記各第1接地ラインはその先端に前記 アクチュエータに接触する導電性パッドを有している請 求項1記載のアクチュエータアセンブリ。

【請求項5】 前記ヘッドスライダは前記磁気抵抗効果 **秦子をシールドする磁気シールドを有しており、前記サ** スペンションは一端が前記磁気シールドに接続された第 2接地ラインを有しており、前記短絡パターンは前記ー 対のリードラインと前記第2接地ラインと接続している 請求項1記載のアクチュエータアセンブリ。 ・

【請求項6】 前記短絡パターンは溶断されている請求 項5記載のアクチュエータアセンブリ。

【請求項7】 磁気ディスク装置用アクチュエータアセ ンブリであって、磁気ディスク装置に回転可能に取り付 けられるように適合したアクチュエータアームと;基端 部が前記アクチュエータアームの先端部に固定されたサ スペンションと;前記サスペンションの先端部に搭載さ れた電磁トランスデューサを有するヘッドスライダと: それぞれの一端が前記電磁トランスデューサに接続され た、前記サスペンション上に形成された一対の第1リー ドラインと; 前記一対の第1リードラインを互いに接続 する前記サスペンション上に形成された短絡パターン と:一端部が前記アクチュエータアームに固定された、 リード/ライト回路を有するメインフレキシブルプリン

ト配線板と:前記アクチュエータアームに取り付けられ た、前記一対の第1リードラインと前記リード/ライト 回路とを接続する複数の第2リードラインを有する中継 フレキシブルプリント配線板と;前記中継フレキシブル プリント配線板上に形成された、前記第2リードライン の各々を前記アクチュエータアームに電気的に接続する 複数の接地ラインと;を具備したことを特徴とするアク チュエータアセンブリ。

【請求項8】 前記短絡パターンは溶断されており、前 記各接地ラインは切断されている請求項7記載のアクチ 10 ュエータアセンブリ。

【請求項9】 磁気ディスク装置であって、

ハウジングと:該ハウジング内に回転可能に取り付けら れた磁気ディスクと;前記磁気ディスクからデータを読 み出す磁気抵抗効果素子を有するヘッドスライダと;前 記ヘッドスライダを磁気ディスクのトラックを横切って 移動させるアクチュエータとを具備し;前記アクチュエ ータは、前記ハウジングに回転可能に取り付けられたア クチュエータアームと;先端部で前記ヘッドスライダを 20 支持し基端部が前記アクチュエータアームの先端部に固 定された、それぞれの一端が前記磁気抵抗効果素子に接 統された一対の第1リードラインを有するサスペンショ ンと:一端部が前記アクチュエータアームに固定され た、リード/ライト回路を有するメインフレキシブルブ リント配線板と:前記アクチュエータアームに取り付け られた、前記一対の第1リードラインと前記リード/ラ イト回路とを接続する複数の第2リードラインを有する 中継フレキシブルブリント配線板とを具備し;前記中継 フレキシブルブリント配線板は、前記第2リードライン 30 の各々に接続され、途中で切断された複数の接地ライン を有していることを特徴とする磁気ディスク装置。

【請求項10】 中継フレキシブルプリント配線板であ って、

第1及び第2端部を有する絶縁性フィルムと; 該絶縁性 フィルム中に埋め込まれた複数のリードラインと;前記 絶縁性フィルムの前記第1端部の第1表面上に形成され た、それぞれ前記リードラインに接続された複数の導電 性第1パッドと:前記絶縁性フィルムの前記第2端部の 第1表面上に形成された、それぞれ前記リードラインに 40 接続された複数の第2導電性パッドと;前記絶縁性フィ ルム中に埋め込まれた、それぞれ前記リードラインに接 続された複数の接地ラインと;前記絶縁性フィルムの第 1表面上に形成された、それぞれ前記接地ラインに接続 された複数の第3導電性パッドと;を具備したことを特 徴とする中継フレキシブルプリント配線板。

【請求項11】 アクチュエータアセンブリの組立方法 であって、

アクチュエータアームを設け;前記アクチュエータアー ムに、リード/ライト回路を有するメインフレキシブル 50 プリント配線板の一端部を固定し:サスペンションと、

サスペンションの先端部に搭載された磁気抵抗効果素子 を有するヘッドスライダと、それぞれの一端が前記磁気 抵抗効果素子に接続された前記サスペンション上に形成 された一対の第1リードラインと、前記一対の第1リー ドラインを互いに接続する前記サスペンション上に形成 された短絡パターンとを含んだヘッドアセンブリを、前 記アクチュエータアームの先端部に固定し: 前記一対の 第1リードラインと前記リード/ライト回路とを接続す る複数の第2リードラインと、該第2リードラインの各 々を前記アクチュエータアームに電気的に接続する複数 の接地ラインとを有する中継フレキシブルプリント配線 板を前記アクチュエータアームに接着し;前記メインフ レキシブルプリント配線板の配線パターンと前記中継フ レキシブルプリント配線板上の第2リードラインとをボ ンディング接続し;前記サスペンション上の前記第1リ ードラインと前記中継フレキシブルプリント配線板上の 第2リードラインとをボンディング接続し; 前記短絡パ ターンを溶断し;前記複数の接地ラインを切断する;各 ステップからなることを特徴とするアクチュエータアセ ンプリの組立方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は磁気抵抗効果ヘッド (MRヘッド) を有するアクチュエータアセンブリ、及 び該アクチュエータアセンブリを具備した磁気ディスク 装置に関する。

【0002】近年、磁気ディスク装置の小型化・高密度 化に伴い、ヘッドスライダの浮上量が減少し、ごく低浮 上あるいはスライダが記録媒体に接触する接触記録/再 生の実現が望まれている。

【0003】また、従来の磁気誘導ヘッドは、磁気ディ スクの小径化により周速(ヘッドと媒体との間の相対速 度)が減少すると、再生出力が劣化する。そこで、再生 出力が周速に依存せず、低周速でも大出力の得られる磁 気抵抗効果ヘッド(以下MRヘッドと略称する)の開発 が望まれている。

[0004]

【従来の技術】MRヘッドは磁気抵抗効果素子に一定の センス電流を供給して、記録媒体の記録トラックから漏 **洩する信号磁界の大きさの変化を抵抗変化に変換し、媒 40 するMRヘッドを皆無にすることは非常に困難であっ** 体に記録された情報を電圧値の変化として再生する。

【0005】MRヘッドは一般的に、ヘッドスライダに 薄膜プロセス等で形成した磁気抵抗効果素子(MR素 子)が一体成形されて構成されている。 ヘッドスライダ は更に、データ書き込み用のコイルを有しており、ステ ンレス鋼から形成されたサスペンションの先端部に接着 等により搭載される。

【0006】MR素子及びコイルを磁気ディスク装置の 記録再生回路へと接続するためのリード線は、サスペン ションに印刷された銅パターンから構成されている。サ

スペンションをアクチュエータアームの先端部に取り付 けることにより、MR素子及びコイルがフレキシブルプ リント配線板(FPC)等を介して記録再生回路へと接 続される。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従来のMRヘッドスラ イダを支持するサスペンションでは、MR寮子の各端子 に接続された一対のリード線、あるいはこれらのリード 線とMR素子の磁気シールドに接続された接地ラインの 間は電気的に開放状態となっている。また、MRヘッド はその端子間の静電気耐圧量が低いため、従来のモノリ シックヘッドに比較して取り扱いに制限が多い。

【0008】従って、静電気に帯電した作業者がMRへ ッドスライダを搭載したサスペンションを取り扱った り、合成樹脂等の帯電しやすいケース等に入れて持ち運 びを行うと、帯電による過大電流がMR素子を流れてM R案子が焼損したり、あるいはMR案子と磁気シールド 間で帯電した静電気が放電してMR索子を焼損する等の 問題があった。

20 【0009】換含すると、MR素子の端子間同士、MR **秦子の端子とヘッドスライダ間、又はコイル端子とヘッ** ドスライダ間に数ボルト~数十ボルト程度の電圧が印加 されると、静電気によりMR素子が破壊を起こし、ヘッ ドとしての機能が損なわれてしまうことがあった。

【0010】このため、従来は、組み立て、実装及び端 子半田付け等に使用する工具類、作業机、作業服、保管 棚等に至るまで静電気の発生電圧の低い材料から形成す ると共に、金属部分は帯電しないよう、また、感電しな いよう安全性を考慮して大地アースを取り、作業者の手 30 元をイオナイザで常時除電する等の対策を施している。

【0011】しかしながら、以上のような対策を施して

- a) 衣服を着て活動する人体に発生する静電気には個人 差があり、ヘッド破壊電圧に容易に達してしまうことが
- b) 感電に対する安全性確保の見地から、大地とのイン ピーダンスを余り低くできないので、除電できる電位と ヘッド破壊電圧の間のマージンが狭い;等の問題があ り、組み立て、ヘッド実装時及び端子半田付け時に破損 た。

【0012】よって本発明の目的は、静電気に起因する MR素子の焼損を未然に防止することのできるアクチュ エータアセンブリを提供することである。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明によると、磁気デ ィスク装置用アクチュエータアセンブリであって、磁気 ディスク装置に回転可能に取り付けられるように適合し たアクチュエータアームと:基端部が前記アクチュエー 50 タアームの先端部に固定されたサスペンションと:前記

6

サスペンションの先端部に搭載された磁気抵抗効果素子 を有するヘッドスライダと:それぞれの一端が前記磁気 抵抗効果素子に接続された、前記サスペンション上に形 成された一対の第1リードラインと;前記一対の第1リ ードラインを互いに接続する前記サスペンション上に形 成された短絡パターンと:一端部が前記アクチュエータ アームに固定された、リード/ライト回路を有するメイ ンフレキシブルブリント配線板と;前記アクチュエータ アームに取り付けられた、前記一対の第1リードライン と前記リード/ライト回路とを接続する複数の第2リー ドラインを有する中継フレキシブルプリント配線板と; 前記中継フレキシブルプリント配線板上に形成された、 前記第2リードラインの各々を前記アクチュエータアー ムに電気的に接続する複数の接地ラインと;を具備した ことを特徴とするアクチュエータアセンブリが提供され る。

【0014】好ましくは、短絡パターンは低融点半田又は低融点合金等の容易に除去可能な材料から形成されている。アクチュエータアームの使用時には、短絡パターンは容断されており、接地ラインは切断されている。

【0015】本発明の他の側面によると、磁気ディスク 装置であって、ハウジングと;該ハウジング内に回転可 能に取り付けられた磁気ディスクと;前記磁気ディスク からデータを読み出す磁気抵抗効果素子を有するヘッド スライダと、前記ヘッドスライダを磁気ディスクのトラ ックを横切って移動させるアクチュエータとを具備し; 前記アクチュエータは、前記ハウジングに回転可能に取 り付けられたアクチュエータアームと;先端部で前記へ ッドスライダを支持し基端部が前記アクチュエータアー ムの先端部に固定された、それぞれの一端が前記磁気抵 抗効果素子に接続された一対の第1リードラインを有す るサスペンションと;一端部が前記アクチュエータアー ムに固定された、リード/ライト回路を有するメインフ レキシブルプリント配線板と:前記アクチュエータアー ムに取り付けられた、前記一対の第1リードラインと前 記リード/ライト回路とを接続する複数の第2リードラ インを有する中継フレキシブルブリント配線板とを具備 し;前記中継フレキシブルブリント配線板は、前記第2 リードラインの各々に接続され、途中で切断された複数 の接地ラインを有していることを特徴とする磁気ディス ク装置が提供される。

【0016】本発明の更に他の側面によると、アクチュエータアセンブリの組立方法であって、アクチュエータアームを設け:前記アクチュエータアームに、リード/ライト回路を有するメインフレキシブルブリント配線板の一端部を固定し:サスペンションと、サスペンションの先端部に搭載された磁気抵抗効果素子を有するヘッドスライダと、それぞれの一端が前記磁気抵抗効果素子に接続された前記サスペンション上に形成された一対の第1リードラインと、前記一対の第1リードラインを互い

に接続する前記サスペンション上に形成された短絡パタ ーンとを含んだヘッドアセンブリを、前記アクチュエー タアームの先端部に固定し;前記一対の第1リードライ ンと前記リード/ライト回路とを接続する複数の第2リ ードラインと、眩第2リードラインの各々を前記アクチ ュエータアームに電気的に接続する複数の接地ラインと を有する中継フレキシブルプリント配線板を前記アクチ ュエータアームに接着し、前記メインフレキシブルブリ ント配線板の配線パターンと前記中継フレキシブルブリ ント配線板上の第2リードラインとをポンディング接続 し;前記サスペンション上の前記第1リードラインと前 記中継フレキシブルプリント配線板上の第2リードライ ンとをポンディング接続し、前記短絡パターンを溶断 し;前記複数の接地ラインを切断する;各ステップから なることを特徴とするアクチュエータアセンブリの組立 方法が提供される。

[0017]

40

【発明の実施の形態】図1を参照すると、本発明のアクチュエータアセンブリを搭載した磁気ディスク装置の斜20 視図が示されている。符号12はベース14とカバー16とから構成されるハウジング(ディスクエンクロージャー)である。

【0018】ベース14上にはインナーハブモータによって回転駆動される図示しないスピンドルハブが設けられている。スピンドルハブには磁気ディスク20と図示しないスペーサが交互に挿入され、ディスククランプ18をスピンドルハブにネジ締結することにより、複数枚の磁気ディスク20が所定間隔離間してスピンドルハブに取り付けられる。

30 【0019】符号22はアクチュエータアセンブリ26 と磁気回路28とから構成されるロータリーアクチュエ ータを示している。アクチュエータアセンブリ26は、 ベース14に固定されたシャフト24周りに回転可能に 取り付けられている。

【0020】アクチュエータアセンブリ26は、図2に示されるように軸受け31を介してシャフト24周りに回転可能に取り付けられたアクチュエータブロック29と、アクチュエータブロック29と一体的に形成され一方向に伸長した複数のアクチュエータアーム30と、アクチュエータアーム30と反対方向に伸長したコイル支持部材36を含んでいる。

【0021】各アクチュエータアーム30の先端部にはヘッドアセンブリ35が固定されている。ヘッドアセンブリ35はヘッドスライダ32と、先端部にヘッドスライダ32を搭載したサスペンション34とから構成される。

【0022】コイル支持部材36によりコイル38が支持されている。磁気回路28と磁気回路28のギャップ中に挿入されるコイル38とでボイスコイルモータ(V CM)40が構成される。

【0023】符号42はヘッドスライダ32に搭載されたMR素子からの信号を取り出すメインフレキシブルプリント配線板(メインFPC)を示しており、リード/ライトアンプ48及び受動電子部品(図示せず)等が搭載されている。メインFPC42は更に複数の導電性パッド(フットプリント)49を有している。

【0024】メインFPC42はその一端がアクチュエータブロック29の側面に固定され、他端が図1に示すように固定部材44で固定され、更に図示しないコネクタに電気的に接続されている。

【0025】符号50は中継フレキシブルブリント配線板(中継FPC)を示しており、その両端にはそれぞれ複数の導電性パッド(フットブリント)100,102が形成されている。中継FPC50は各アクチュエータアーム30の側面に貼付され、サスペンション34上の配線パターンとメインFPC42上の配線パターンとを接続する。

【0026】図1を再び参照すると、ベース14上に環状パッキンアセンブリ46が搭載されており、パッキンアセンブリ46を間に挟んでカバー16をベース14にネジ締結することにより、ハウジング12内が密封される。

【0027】図3を参照すると、本発明第1実施形態にかかるアクチュエータアセンブリ26の部分斜視図が示されている。例えば、ステンレス鋼から形成されたサスペンション34の先端部には図5に詳細に示されたMR、ヘッド32aを有するヘッドスライダ32が搭載されている。

【0028】サスペンション34の基端部はカシメ用の 穴54を有するステンレス鋼から形成されたスペーサ5 2にスポット溶接されている。図示しないボールを穴5 4中を通過させることにより、ヘッドアセンブリ35が アクチュエータアーム30の先端部にカシメ固定され る。

【0029】サスペンション34上には一対のリードライン58,60からなるMR配線パターン56と、同じく一対のリードライン64,66からなるコイル配線パターン62が印刷により形成されている。各リードライン58,60,64,66は例えば銅から形成されている。

【0030】リードライン58,60の一端はヘッドスライダ32に埋め込まれたMR素子の端子にそれぞれ接続されている。一方、リードライン64,66の一端はヘッドスライダ32に埋め込まれたコイルにそれぞれ接続されている。

【0031】図4のヘッドアセンブリの一部拡大図に示すように、サスペンション34の基端部側の一側面から 絶縁性タブ68が垂れ下がっている。各リードライン5 8,60,64,66が絶縁性タブ68まで伸長してお り、各リードラインは導電性パッド(フットプリント) 70に接続されている。

【0032】更に、各リードライン58,60,64,66はタブ68上で短絡パターン72により短絡されている。短絡パターン72は容易に除去可能な低融点半田又は低融点合金から形成されている。

8

【0033】図4に示されるように、サスペンション3 4は絶縁フィルムで覆われた領域34aと、ステンレス 鋼が露出した領域34bとを含んでいる。各リードライ ン58,60,64,66は絶縁フィルム上に形成され 10 ている。

【0034】短絡パターン72からは導電性ライン74 がステンレス鋼露出領域34bまで伸長している。サスペンション34はスペーサ52にスポット溶接されているので、短絡パターン72は導電性ライン74を介してスペーサ52に電気的に接続されていることになる。

【0035】よって、ヘッドアセンブリ35をアクチュエータアーム30の先端部にカシメ固定すると、短絡パターン72はアクチュエータアーム30を介して接地される。

20 【0036】図5を参照すると、MRヘッド32aの部分断面図が示されている。MRヘッド32aは、導電性基板76と、該導電性基板76上に積層された例えばアルミナ $(AI_2O_3\cdot)$ からなる非磁性絶縁層78を有している。

【0037】非磁性絶縁層78内には、例えばニッケル 一鉄(Ni-Fe)から形成された第1及び第2磁気シ ールド80,82が埋め込まれている。第1及び第2磁 気シールド80,82はヘッド32aの先端面(媒体対 向面)85に再生分解能を向上させるためのギャップ8 304を画成している。

【0038】非磁性絶縁層78内にはヘッド32aの先端面85から離間して、例えばニッケル一鉄(Ni-Fe)から形成された磁気抵抗効果素子(MR素子)86が埋め込まれている。

【0039】非磁性絶縁層78内には、更に、一端がヘッド32aの先端面85に露出し、他端が磁気抵抗効果素子86の一端に磁気的に結合した、例えばニッケルー鉄(Ni-Fe)からなる前部フラックスガイド88が埋め込まれている。前部フラックスガイド88は記録媒40体(磁気ディスク)20からの磁束を磁気抵抗効果素子86に案内する。

【0040】符号90は後部フラックスガイドを示しており、前部フラックスガイド88と同様に例えばニッケルー鉄(Ni-Fe)から形成されており、その一端が磁気抵抗効果素子86に磁気的に結合している。

【0041】特に図示しないが、磁気抵抗効果素子86の一対の端子にはセンス電流源が接続されており、磁気抵抗効果素子86にはセンス電流源からの一定のセンス電流が供給される。

50. 【0042】符号94は一端がMRヘッド32aの先端

面85に露出し、他端が第2磁気シールド82に結合した磁極であり、磁極94と第2磁気シールド82の結合部を概略中心として導体コイル92が巻回されている。

【0043】コイル92に記録すべき情報で変調された電流を流すことにより、電流値に応じた磁界が誘導されて磁気ディスク20の記録トラックに情報を磁気的に記録することができる。

【0044】磁気ディスク20に記録された情報の読み出しには磁気抵抗効果素子86を利用する。即ち、磁気ディスク20の記録トラックからの信号磁束はヘッド32a内に受け入れられ、前部フラックスガイド88に案内されて磁気抵抗効果素子86を磁化させる。

【0045】磁気抵抗効果素子86を通過した磁束は、 後部フラックスガイド90を介して第1及び第2磁気シ ール80、82に吸収される。磁気抵抗効果素子86は 信号磁束の大きさの変化に応じて、その抵抗値が変化す る。

【0046】磁気抵抗効果素子86にはセンス電流源から一定のセンス電流が供給されているので、抵抗値の変化に応じて一対の端子間の電圧が変化し、磁気ディスク20に記録された情報を電圧信号として再生することができる。

【0047】再び図3を参照すると、アクチュエータアーム30の側面には中継FPC50が接着されている。図6に示すように、中継FPC50は絶縁フィルム96から形成されており、絶縁フィルム96上には複数本のリードライン98が形成されている。各リードライン98の両端部は中継FPC50の端部50a,50bに形成された導電性パッド(フットプリント)100,102に接続されている。

【0048】図7を参照すると、図6のP部分の拡大図が示されている。図7に示されるように、各リードライン98は導電性パッド106で終端した接地ライン104に接続されている。

【0049】図8は中継FPC50の模式的断面図を示している。リードライン98は絶縁フィルム96a,96bで挟まれており、中継FPC50の両端部に各リードライン98に接続された導電性パッド100,102が露出しており、中継PFC50の中間部に導電性パッド106が露出している。

【0050】図4に示したヘッドアセンブリ35を単体で取り扱うときには、MR案子86に接続されたリードライン58,60間が短絡パターン72により短絡されているので、静電気等が原因で発生した電流は短絡パターン72を流れ、この電流がMR案子86を流れることが防止される。これにより、MR案子86が静電気が原因で発生した電流により焼損されることが防止される。

【0051】次に、本実施形態のアクチュエータアセン ブリの組立方法について説明する。まず、図2に示すよ 10

うにメインFPC42の一端部をアクチュエータブロック29に接着し、コイル38をコイル支持部36に取り付ける。

【0052】次いで、ヘッドアセンブリ35をアクチュエータアーム30の先端部にカシメ固定する。これにより、MR素子86は短絡パターン72、導電性ライン74及びアクチュエータアーム30を介して接地されたことになる。

【0053】次いでMR案子86の静電破壊防止対策のため、サスペンション34の半田付けすべき導電性パッド70部分を静電対策フィルム(フィルム+蒸着アルミニウム+フィルム)で覆う。次いで、両面粘着テープを使用して中継FPC50をアクチュエータアーム30の側面に接着する。

【0054】中継FPC50をこのようにアクチュエータアーム30の側面に接着すると、導電性パッド106がアクチュエータアーム30の側面に接触するので、中継FPC50の各リードライン98は接地ライン104、導電性パッド106及びアクチュエータアーム30を介して接地される。

【0055】次に、中継FPC50の導電性パッド10 2とメインFPC42の導電性パッド49とをボンディング接続する。このボンディング接続は、中継FPC5 0の上から半田鏝を当ててフィルムごと加熱することにより実行する。

【0056】次に静電対策フィルムを剝がして、中継FPC50の導電性パッド100とサスペンション34の 導電性パッド72とをボンディング接続する。このとき 同時に、半田鏝で短絡パターン72を溶融して除去す る。これにより、MR素子86の端子間は開放される。 更に、コイル92の端子間も開放される。

【0057】更に、図7に符号108で示すように各接地ライン104を切断する。これにより、MR素子86及びコイル92はサスペンション34上のリードライン58,60,64,66及び中継FPC50上のリードライン98を介してメインFPC42に搭載されたリード/ライトアンプ48に電気的に接続されたことになる。その後、アクチュエータアセンブリとしての動作確認試験を実施する。

0 【0058】本実施形態によると、上述したようにヘッドアセンブリ35を単体で取り扱うときには、MR案子86の端子間が短絡パターン72により短絡されているので、MR案子86が静電気が原因で発生した電流により破壊されることが防止される。

【0059】また、図2に示すようなアクチュエータアセンブリ26に組み立てた後においても、短絡パターン72を除去せず更に接地ライン104を切断しない場合においては、MR素子86の端子間は電気的に接地されることになるため、静電気が原因で発生した電流によりMR素子86が破壊されることが有効に防止される。磁

気ディスク装置のアグチュエータアセンブリとして使用 するときには勿論、短絡パターン72を除去し、各接地 ライン104を切断する。

11

【0060】図9を参照すると、本発明第2実施形態のヘッドアセンブリ35′の要部が示されている。本実施 形態においては、サスペンション34上に一対のリード ライン58,60に加えて第1及び第2磁気シールド8 0,82を接地するための接地ライン61が形成されている。

【0061】各リードライン58,60,64,66及 10 る。 び接地ライン61は短絡パターン72により互いに接続 されている。第1実施形態と同様に、短絡パターン72 は容易に断線可能な材料から構成されている。

【0062】本実施形態のヘッドアセンブリ35′によると、静電気等が原因で発生した電流が短絡パターン72を流れる。その結果、ヘッドアセンブリ35′単体で取り扱うときに、静電気等が原因で発生した電流がMR素子86を流れることが防止されるとともに、MR素子86と磁気シールド80,82間で放電することが防止され、MR素子86が破壊されることが防止される。

【0063】本実施形態のヘッドアセンブリ35′を使用するときには、図6に示した中継FPC50に代えて、5本のリードラインを有する中継FPCを使用する必要がある。

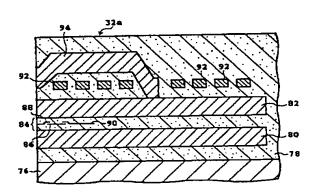
[0064]

【発明の効果】本発明は以上詳述したように、MR素子端子間及びコイル端子間をアクチュエータアセンブリとしての組み立てが完了するまで短絡し、且つ接地電位に接続しているので、MR素子の端子間に静電気による過大電流が加わってもこの電流は短絡パターンを流れる。 【0065】更に、MR素子と磁気シールド間は短絡に

より接地電位に接続されているので、MR素子と磁気シ

[図5]

MRヘッド部分断面図



ールド間で帯電した静電気が放電を起こすことが防止される。その結果、静電気に起因するMR素子の破壊を有効に防止することができる。

12

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のアクチュエータアセンブリを具備した 磁気ディスク装置の斜視図である。

【図2】本発明実施形態のアクチュエータアセンブリの 分解斜視図である。

【図3】アクチュエータアセンブリの部分斜視図である

【図4】図3に示したヘッドアセンブリの一部拡大図である。

【図5】MRヘッドの部分断面図である。

【図6】中継FPCの斜視図である。

【図7】図6に示した中継FPCのP部分拡大図である。

【図8】中継FPCの模式的断面図である。

【図9】本発明第2実施形態のヘッドアセンブリの要部 を示す図である。

20 【符号の説明】

26 アクチュエータアセンブリ

32 ヘッドスライダ

32a MRヘッド

34 サスペンション

35 ヘッドアセンブリ

42 メインFPC

48 MR配線パターン

50 中継FPC

58, 60, 64, 66 リードライン

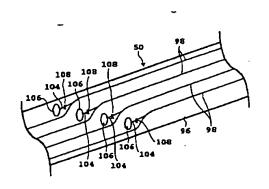
30 62 コイル配線パターン

72 短絡パターン

104 接地ライン

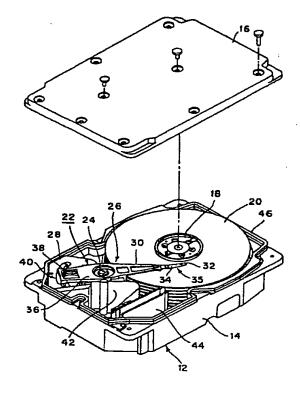
[図7]

図6のP部分拡大図



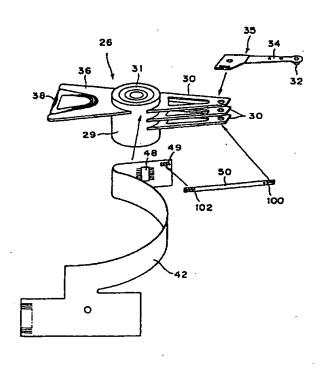
【図1】

磁気ディスク装置



【図2】

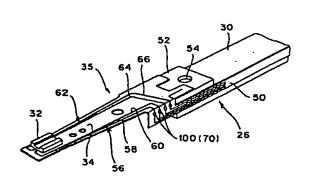
アクチュエータアセンブリー

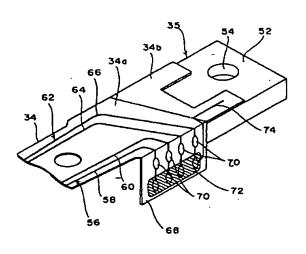


[図4]

図3のヘッドアセンブリの一部拡大図

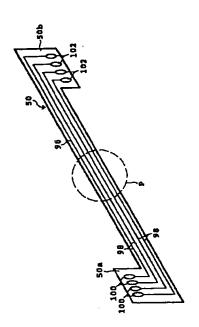
【図3】 アクチュエータアセンブリの部分斜視図





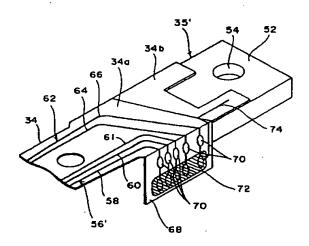
[図6]

中#FPC



【図9】

第2宴館形態



[図8]

中継FPC衡面模式図

